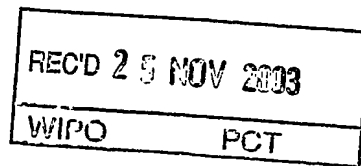


Rec'd PCT/KR 0 22 DEC 2004  
PCT/KR 0 3/02412  
RO/KR 13.11.2003

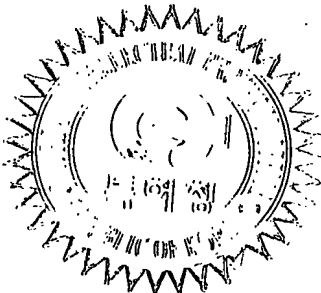


This is to certify that the following application annexed hereto is a true copy from the records of the Korean Intellectual Property Office.

출원 번호 : 10-2002-0074328  
Application Number

출원 년 월 일 : 2002년 11월 27일  
Date of Application NOV 27, 2002

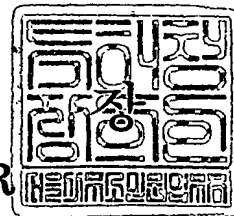
출원인 : 주식회사 포스코  
Applicant(s) POSCO



2003 년 11 월 06 일

특 허 청

COMMISSIONER



**PRIORITY  
DOCUMENT**

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

## 【서지사항】

【서류명】	특허출원서		
【권리구분】	특허		
【수신처】	특허청장		
【참조번호】	0004		
【제출일자】	2002.11.27		
【국제특허분류】	C21D 8/12		
【발명의 명칭】	분말도포성 및 표면특성이 우수한 침규확산용 피복제조성물		
【발명의 영문명칭】	Coating composition with superior powder coating and surface properties		
【출원인】			
【명칭】	주식회사 포스코		
【출원인코드】	1-1998-004076-5		
【대리인】			
【성명】	손원		
【대리인코드】	9-1998-000281-5		
【포괄위임등록번호】	1999-047186-5		
【대리인】			
【성명】	김성태		
【대리인코드】	9-1999-000487-4		
【포괄위임등록번호】	2000-032383-6		
【발명자】			
【성명의 국문표기】	최규승		
【성명의 영문표기】	CHOI, Kyu Seung		
【주민등록번호】	520108-1273919		
【우편번호】	790-785		
【주소】	경북 포항시 남구 괴동동1번지 (주)포스코내		
【국적】	KR		
【취지】	특허법 제42조의 규정에 의하여 위와 같이 출원합니다. 대리인 손원 (인) 대리인 김성태 (인)		
【수수료】			
【기본출원료】	18	면	29,000 원
【가산출원료】	0	면	0 원

1020020074328

출력 일자: 2003/11/10

【우선권주장료】	0	건	0	원
【심사청구료】	0	항	0	원
【합계】	29,000			원
【첨부서류】	1.	요약서·명세서(도면)_1통		

## 【요약서】

## 【요약】

분말도포성 및 표면특성이 우수한 침규 확산용 피복제조성물이 제공된다.

본 발명은, 그 입도가 -325mesh이고 Si를 20~70중량% 함유한 Fe-Si계 소성분말 100중량부와, 상기 Fe-Si계 소성분말기준으로,

실리카를 그 고형분 기준으로 15~30중량부 함유한 콜로이달 실리카용액, 그리고

미립의  $\text{SiO}_2$  분말, Alumina 분말 및 Alumina sol중 선택된 1종이상을 그 고형분 기준으로 0.2~3.5중량부를 포함하여 조성되는 침규 확산용 전기강판 피복제 조성물에 관한 것이다.

## 【색인어】

침규제, 고규소 전기강판, Fe-Si계 분말

## 【명세서】

## 【발명의 명칭】

분말도포성 및 표면특성이 우수한 침규확산용 피복제조성물{Coating composition with superior powder coating and surface properties}

## 【발명의 상세한 설명】

## 【발명의 목적】

## 【발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래기술】

<1> 본 발명은 전기강판내 침규처리를 위한 피복제 조성물에 관한 것으로, 보다 상세하게는, Fe-Si계 소성분말과 colloidal Silica로 이루어진 기본 피복제 조성에, 초미립  $\text{SiO}_2$ 분말, Alumina분말 또는 Alumina sol을 일정량 첨가함으로써 슬러리 부착력증대에 의한 도포성향상과 확산소둔시 소재표면에 결함발생 억제에 따른 표면조도 개선으로 자성향상을 도모할 수 있는 침규 확산용 피복제 조성물에 관한 것이다.

<2> 전기강판은 방향성 전기강판과 무방향성 전기강판으로 대별되는데, 통상 방향성전기강판이란 3% Si성분을 함유한 것을 특징으로 하여 결정립의 방위가 (110)[001]방향으로 정렬된 집합조직을 가지고 있으며 이 제품은 압연방향으로 극히 우수한 자기적특성을 가지고 있으므로 이 특성을 이용하여 변압기, 전동기, 발전기 및 기타 전자기기등의 철심 재료로 사용된다. 그리고 무방향성전기강판이란 결정립의 방위가 불규칙적으로 배열되어 있어 자화방향별 자성편차가 적은 전기강판으로서 이러한 특성을 이용하여 발전기, 모타등 자속의 방향이 변화하는 회전기기용 철심에 주로 사용된다.

- <3> 최근에 들어 전기기기의 다양화에 따라 고주파영역에서 작동되는 기기에 대한 수요가 늘면서 고주파에서 자기적 특성이 우수한 철심소재에 대한 욕구가 증대되기 시작하였다.
- <4> 한편, Fe-Si 합금에서 규소함량이 증가할수록 철손중에서 이력손, 자왜, 보자력, 자기이방성이 감소하고 최대투자율이 증가하므로 고규소강제품은 우수한 연자성재료라 말할 수 있다. 이때 자왜의 감소 및 최대투자율의 증대는 규소함량의 증가에 따라 무한정 증가하는 것이 아니고 6.5%Si강에서 최고치를 보이며 또한 6.5%Si강은 상용주파수 뿐 만 아니라 고주파영역에서도 자기적 특성이 최고상태에 도달한다는 것은 전부터 잘 알려진 사실이다. 이러한 고규소강의 우수한 고주파수대의 자기적특성을 이용하여 가스터빈용 발전기, 전차전원, 유도가열장치, 무정전 전원장치등의 고주파 리액터와 도금전원, 용접기, X-선 전원등의 고주파변압기에 주로 적용할 수 있으며 주로 방향성규소강판의 대체재로 사용되고 있고, 그 외에도 모터의 소모전력을 줄이고 효율을 높이는 용도로 적용이 가능하다.
- <5> 그런데 Fe-Si강에서 규소함량이 증가할수록 규소강판의 연신율은 급격히 작아지므로, 3.5%이상의 규소를 함유하는 규소강판을 냉간압연법으로 제조하는 것은 거의 불가능한 것으로 알려져 있다. 따라서 규소함량이 높을수록 우수한 자기적특성을 얻을 수 있다는 사실을 알고 있음에도 불구하고 현존 기술로는 냉간압연법의 한계점으로 인식되어 냉간압연법의 한계를 극복할 수 있는 새로운 대체기술의 연구가 오래 전부터 시도되고 있다.
- <6> 지금까지 고규소강판을 제조할 수 있는 방법으로 알려진 기술들은 일특개소 56-3625호 등의 단롤 또는 쌍롤을 이용한 고규소강의 직접주조법이 있고, 일 특개소 62-103321호등의 적정온도의 가열상태에서 압연하는 온간압연법, 일특개평 5-171281호등의 내부에 고규소강을 넣고 외부에 저규소강을 넣은 상태에서 압연하는 크래드압연법이 알려져 있으나 이러한 기술들은 아직까지 상용화되지는 못하고 있는 실정이다.

<7> 현재 고규소화 제품으로서 양산중인 기술은 3%급 무방향성제품을  $\text{SiCl}_4$ 가스를 이용한 화학증착법(CVD법)으로 규소성분을 소재표면에 부화시킨 후 확산소둔시켜 고규소강을 제조하는 기술로서, 이 기술은 일특개소 62-227078 및 미국 USP 3423253등에 잘 알려져 있다. 그러나 화학증착후 확산소둔처리법은 화학증착기술 자체의 어려움으로 인해 기존 3%Si강 제품에 비해 약5배 이상의 고가격 판매가 불가피하여 우수한 자기적특성을 갖고 있는 제품임에도 불구하고 대중화 및 실용화에 어려움을 겪고 있다.

<8> 현재 시중에 유통되고 있는 전기강판제품 중 고규소강 제품은 6.5% 규소함량의 무방향성 전기강판이 생산 판매되고 있을 뿐으로 이것은 결정립의 방위가 불규칙적으로 배열되어 있어 자화방향별 자성편차가 적은 회전기용으로 이용되지만, 압연방향에서의 자성만을 주로 이용하는 변압기용등에 우수한 특성을 보이는 방향성전기강판재의 고규소화제품은 아직까지 실용화되지 못하고 있는 실정이다. 따라서 고규소화에 의한 우수한 자기특성을 방향성전기강판을 생산하고자 하는 여러 시도가 진행되고 있는 것으로 알려지고 있으나 생산에 성공하였다는 정보는 아직까지 없다.

**【발명이 이루고자 하는 기술적 과제】**

<9> 따라서 본 발명은 상술한 종래기술을 해결하기 위하여 마련된 것으로서, 소정의 입도와 조성을 갖는 Fe-Si계 소성분말에 초미립  $\text{SiO}_2$ 분말, Alumina 분말등을 추가로 첨가함으로써, 전기강판에 도포시 고규소화를 확보할 수 있을 뿐만 아니라 도포성 및 소재 표면특성을 개선할 수 있는 침규 확산용 피복재 조성물을 제공함을 그 목적으로 한다.

## 【발명의 구성 및 작용】

- 10> 상기 목적을 달성하기 위한 본 발명은,
- 11> 그 입도가 -325mesh이고 Si를 20~70중량% 함유한 Fe-Si계 소성분말 100중량부와, 상기 Fe-Si계 소성분말기준으로,
- 12> 실리카를 그 고형분 기준으로 15~30중량부 함유한 콜로이달 실리카용액, 그리고
- 13> 미립의  $\text{SiO}_2$  분말, Alumina 분말 및 Alumina sol중 선택된 1종이상을 그 고형분 기준으로 0.2~3.5중량부를 포함하여 조성되는 침구 확산용 전기강판 피복제 조성물에 관한 것이다.
- 14> 이하, 본 발명을 설명한다.
- 15> 본 발명자는 전기강판 표면에 소정의 입도와 조성을 가진 Fe-Si계 소성분말을 포함하는 슬러리용액을 도포한후 고온소둔함으로써 고규소 전기강판을 제조할 수 있음을 대한민국 특허출원 2002-69646, 2002-69647호등으로 제시한 바 있다.
- 16> 이러한 특허출원에서는 Fe-Si계 소성분말을 강판표면에 도포,소둔하여 고규소 전기강판을 제조할 때 Fe보다 빠른 Si 확산속도에 따라 야기되는 표면결함 발생문제를 해결하기 위해, Fe-Si계 소성분말의 조성 및 입도를 최적화해야하고, 이러한 소성분말 대비 바인더로써 콜로이달 실리카의 첨가량, 그리고 소둔분위조건등도 소정으로 제어되어야 함을 제시하고 있다.
- 17> 그런데 본 발명의 추가적인 연구결과에 의하면, 상기와 같이 그 입도 및 조성등이 제어된 피복제 조성물에 초미립  $\text{SiO}_2$ , 분말, Alumina 분말 또는 Alumina sol을 적정량 첨가할 경우 그 피복제 조성물의 강판내 도포성 뿐만 아니라 소재표면특성이 보다 개선됨을 발견하고 본 발명을 제시하는 것이다.



- 18> 이하, 본 발명의 침규제 피복조성물을 구체적으로 설명한다.
- 19> 본 발명의 침규를 위한 피복제 조성물의 주성분인 Fe-Si계 분말은 Fe분말과 Si분말을 상호 혼합하여 질소나 수소 또는 수소와 질소의 혼합가스하에서 1000~1200℃의 온도에서 3~5시간 소성하여 제조 할 수 있으나, 이에 특별히 제한되는 것은 아니며 다양한 방법으로 그 제조가 가능한 것이다. 이때 Fe 분말과 Si분말의 배합량에 따라 소성분말의 화합물성분이 변화되며, 이론적으로는 50%Si+50%Fe시의 경우  $\text{FeSi}_2$ 의 화합물이 생성되며, 34%Si+66%Fe시에는 FeSi의 화합물이, 25%Si+75%Fe시에는  $\text{Fe}_5\text{Si}_3$ 의 화합물로, 14%Si+86%Fe시에는  $\text{Fe}_3\text{Si}$ 의 화합물로 존재하게 된다. 그러나 실제 소성시에는 초기 혼합상태에 따라 여러 화합물이 조금씩 혼재되어 있을 수 있다.
- 20> 본 발명에서는 이렇게 얻어진 Fe-Si계 소성분말에서 Si성분 함량을 20~70중량%로 제한한다. 만일 Si함량이 20%미만이면, Si자체 함량이 너무 적어 확산속도가 너무 느릴 수 있으며, 또한 자체 밀도가 커서 현장에서 소재표면에 코팅작업시 분산성이 저조할 수 있다. 그리고 Si함량이 70%를 초과하면 주성분이  $\text{FeSi}_2$  및 과잉의 금속Si상의 혼합물로 존재하므로 금속Si성분이 소재표면에 접촉되어 확산소둔시 표면에 결합부 생성가능성이 크며, 아울러 침규량의 제어가 어려워질 수 있다.
- 21> 따라서 본 발명에서는 Si성분의 확산속도를 보다 늦추기 위해, Si금속 단독분말을 침규 확산용 도포제로 사용하지 않고 Si금속이 Fe금속과 결합된 화합물형태인  $\text{FeSi}_2$ , FeSi,  $\text{Fe}_5\text{Si}_3$  또는  $\text{Fe}_3\text{Si}$  상태의 Fe-Si계 소성분말을 만들어 이를 침규제의 기본성분으로 이용함이 바람직함을 알 수 있다.

- 22> 한편, 상기와 같이 제조된 Fe-Si계 소성분말을 전기강판의 도포제로 사용하는 경우, 이러한 소성분말을 슬러리상태로 만들어 이를 롤코타를 이용하여 강판표면에 코팅함이 생산현장에서 가장 경제적이다. 그런데 확산제인 Fe-Si계 소성분말 입도가 가능한한 미세하여야 현장에서의 코팅작업시 도포작업성이 우수해지고 확산반응시의 소재의 표면형상 관리측면에서도 유리하다. 그러나 상기 소성반응이 끝난 Fe-Si계 소성분말은 고온장시간 반응에서 다소 상호 용착된 반덩어리 상태로 있으므로 그 분말의 입도를 미세하게 관리해야 할 필요가 있다.
- 23> 따라서 본 발명에서는 이를 고려하여 상기와 같이 마련된 Fe-Si계 소성분말의 입경을 미세화함이 바람직하며, 이러한 분말의 입도크기가 미세화 될수록 현장 도포작업성 측면등에서 유리하다. 다만 미립 분말화 작업 생산성을 고려하여 그 입도를 -325mesh로 한정하는 보다 바람직하다.
- 24> 한편, 본 발명에서는 상기와 같이 마련된 Fe-Si계 분말의 현장 도포작업성 및 도포시의 Si 확산량제어를 고려하여, 그 분말을 용매에 녹여 슬러리용액을 제조하여, 이를 도포제로 사용한다.
- 25> 본 발명에서는 이러한 용매로써 콜로이달 상태의 실리카용액을 사용한다. 이때, 실리카 성분은 콜로이달 상태의 크기를 가진 극미세  $\text{SiO}_2$  입자로서, 이러한 미세입자가 물에 분산되어 있으므로 타 고형입자와 혼합사용시 슬러리액의 점성을 증가시킬 수 있어서 도포작업성이 확보할 수 있다.
- 26> 본 발명에서는 상기 조성의 Fe-Si계 분말 100중량부에, 실리카가 그 '고형분 기준으로 15~30중량부가 되도록 조성된 실리카용액을 첨가함이 바람직하다. 만일 실리카의 고형분 기준

첨가량이 15중량부미만이면, 소재 표면과의 장력차이에 의해 피복조성물의 표면 갈라짐이 심하여 소재표면의 부착성이 불량해 질 수 있으며, 30중량부를 초과하면 이상 첨가시 도포특성이 불량하고 또 이후 확산소둔시 침규소 확산속도가 너무 늦어서 장시간의 소둔이 필요하므로 바람직하지 않다.

- 27> 한편, 본 발명에서는 피복제용액의 도포성 및 소재 표면형상 개선을 위하여, 상기와 같이 마련된 기본 피복제 조성물에 초미립  $\text{SiO}_2$ 분말, Alumina분말 및 Alumina sol을 첨가한다.
- 28> 구체적으로, 상술한 입도와 조성을 가진 Fe-Si계 소성분말 100중량부에 대하여, 미립  $\text{SiO}_2$ 분말, Alumina분말 및 Alumina sol중 선택된 1종이상을 그 고형분 기준 0.2~3.5중량부 첨가할 것이 요구된다. 만일 그 첨가량이 0.2중량부 미만이면 첨가에 따른 개선효과가 미약하고, 3.5중량부를 초과하면 도포량 과다로 인해 오히려 표면특성이 악화될 수 있기 때문이다.
- 29> 상기 첨가되는 분말들은 또한 그 입도가 -325mesh의 초미립인 것이 바람직하다.
- 30> 다음으로, 상술한 피복제 조성물을 이용한 고규소 전기강판 제조방법을 설명한다.
- 31> 본 발명에서는 상술한 조성의 침규제를 전기강판 표면에 도포한후 고온소둔함으로써 고규소 전기강판을 제조할 수 있다. 본 발명의 상술한 침규제는 방향성 전기강판 뿐만 아니라 무방향성 전기강판에서도 적용가능하다.
- 12> 일반적으로 방향성전기강판의 제조공정은 제조사 마다 다소의 공정차이는 있지만 제강에서의 성분조정, 강슬라브 제조, 재가열한후 열간압연, 열연판소둔 및 냉간압연으로 두께조정,

탈탄소둔, 2차재결정을 위한 고온소둔 및 최종 절연코팅공정으로 이루어져 있는데, 본 발명은 이에 제한되는 것은 아니다. 예컨대, 본 발명은 상기 열연판소둔공정이 생략되는 공정에도 적용될 수 있으며, 상기 탈탄소둔공정과 함께 질화처리하는 공정을 포함하는 방향성 전기강판 제조공정에서도 적용할 수 있다. 이러한 공정으로 제조되는 제품의 표면에는 고온소둔시 형성되는 Glass피막(학명은 포스테라이트,  $2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$ ) 및 절연코팅층의 2중피막이 형성되어 있다.

33> 무방향성 전기강판의 제조공정은 제조사, 기본 제조공정, 또는 사용 용도에 따라 다소의 차이는 있지만 통상적으로 제강에서의 성분조정, 강슬라브 제조, 재가열 및 열간압연, 열연판소둔 및 냉간압연으로 두께조정, 재결정소둔 및 최종 절연코팅공정등의 순서로 제조되는 것이 기본이며, 이러한 제조공정, Si 함량 또는 자성수준에 따라 다양한 종류의 제품이 생산 판매되고 있다.

34> 본 발명에서 상기 조성의 피복조성물이 도포될 강판으로 방향성 전기강판은 상기 2차재결정이 완성되어 기본적인 자성이 완성된 일반적인 방향성 전기강판 소재를 이용할 수 있으며, 무방향성 전기강판은 상술한 통상적인 제조공정에서 얻어지는 냉간압연판을 이용할 수 있으나, 이때 그 구체적인 제조공정에 제한되는 것은 아니다.

35> 또한 상기 조성의 피복조성물이 도포될 출발소재인 방향성 전기강판과 무방향성 전기강판 소재는 Si성분을 함유하고 있으며, 제조법에 따라 Mn, Al, S, N등의 필요 금속 또는 비금속 원소들을 보조제로 첨가할 수 있다. 본 발명은 이러한 전기강판의 구체적인 강조성성분에 제한되는 것은 아니나, 방향성 전기강판 제조에 이용되는 초기 강슬라브재는 그 자체중량%로 Si

을 2.9~3.3%, 무방향성 전기강판의 경우는 Si을 2.0~3.3%함유하고 있는 것이 보다 바람직하다.

- 36> 본 발명에서는 이러한 전기강판 표면에 상술한 조성의 피복재 조성물을 롤코타를 이용하여 강판의 표면에 도포한후 건조시킨다. 이때 그 건조온도를 200~700℃로 제한함이 바람직한데, 이는 그 건조온도 200℃미만에서는 건조시간이 너무 길어져 생산성이 좋지 않으며, 700℃를 초과하면 소재 표면에 산화물 생성이 우려가 있기 때문이다.
- 37> 이어, 상기 권취된 강판을 소둔로에 장입하여 확산소둔시키는데, 이때 그 소둔온도를 1000~1200℃로 제한한다. 만일 그 소둔온도가 1000℃미만이면 침투속도가 너무 느려 확산에 장시간 소요될 뿐만 아니라 침투반응 경계면의 표면형상이 조악하게 될 수 있어 자성이 열화될 가능성이 있다. 그리고 1200℃를 초과하면 반응속도가 너무 빠름과 아울러, 권취코일의 표면끼리 판붙음현상이 나타나서 이후 분리작업시 작업성이 나빠질 수 있다.
- 38> 따라서 경계면의 표면형상 및 작업성을 고려하여 보다 바람직하게는 확산소둔온도를 1050~1200℃로 제한하는 것이다.
- 39> 또한 본 발명에서는 이러한 확산소둔시 그 분위기가스를 20%이상의 수소함유 질소가스 분위기로 제어할 것이 필요하다. 왜냐하면 그 수소함량이 20%미만시에는 소재표면에 얇고 치밀한 SiO<sub>2</sub>계 산화막층이 형성되어 소재내부로의 침투확산반응이 방해될 수 있으며, 또한 소재 성분중의 일부라도 Al성분이 존재시 소둔후 냉각시 AlN 석출물을 형성하여 철손이 급격히 열화될 수 있기 때문이다.

- 40> 한편, 이때의 확산소둔시간은 1~10시간으로 제한함이 바람직한데, 이는 그 소둔시간이 1시간미만에서는 침규량이 적고, 10시간을 초과하면 침규량이 너무 과다하여 적정관리가 어렵고 과잉의 장시간 반응으로 소재표면의 형상을 악화시킬 수 있기 때문이다.
- 41> 한편, 본 발명에서는 상기와 같이 침규확산소둔 처리된 강판의 표면에 다시 절연코팅층을 형성할 수도 있다.
- 42> 이러한 절연코팅층은 마그네슘, 알루미늄 및 칼슘의 혼합인산염과 콜로이드실리카성분에 미량의 무수크롬산으로 구성된 절연코팅제를 도포하는 통상적인 방법으로 형성되거나, 타발성향을 위해 크롬산염과 아크릴계수지 중심의 유무기 복합코팅제를 도포 하여 형성될 수도 있으나, 본 발명은 이러한 절연코팅제의 구체적인 조성등에 제한되는 것은 아니다.
- 43> 이하, 실시예를 통하여 본 발명을 상세히 설명한다.
- 44> (실시예 1)
- 45> 중량%로, C:0.0023%, Si: 3.10%, Mn: 0.016%, P: 0.021%, N: 0.0002%, S: 0.0004%, 잔여 철 및 불가피한 불순물을 포함하는 강슬라브를 통상의 방향성전기강판 제조공정을 이용하여 AlN성분을 주석제제로 하여 0.23mm두께의 방향성 전기강판제품을 제조하였으며, 이후 그 표면을 산용액으로 처리하여 절연피막층을 완전히 제거하였다.
- 46> 그리고 이러한 절연피막이 제거된 강판의 표면에 롤코팅을 이용하여 하기 표 1과 같이 Fe-Si계 소성분말을 콜로이드 실리카용액에 혼합한 기본 피복제용액에 미립 SiO<sub>2</sub>분말, 미립 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>분말 및 Alumina sol등을 첨가하여 마련된 슬러리용액을 도포하였다. 한편 여기에서 사용된 Fe-Si계 분말은, Si분말과 Fe분말의 배합비를 Si금속분말 기준 45%가 되도록 혼합한 후

1175℃에서 5시간 소성하여 제조된 것으로서, 이후 325mesh이하로 분급된 미립 Fe-Si계 분말을 사용하였다. 또한 용매 콜로이달 실리카용액은 시중에서 유통되는 통상의 30% 콜로이달 실리카용액 제품을 이용하였으며, 미립 SiO<sub>2</sub>분말 및 미립 Alumina분말은 시중 유통의 325mesh이하의 것을 사용하였으며, Alumina sol은 시중 유통의 30%용액을 사용하였다. 그리고 이들의 배합시는 고품분 기준으로 환산하여 배합하였다.

47> 이렇게 피복제 조성물이 도포된 강판을 350℃의 온도에서 건조한 후, 그 표면 도포상태를 관찰하였으며, 이어, 권취하여 대형코일로 만들었다. 그리고 권취된 강판에 대하여 50%수소 함유 질소분위기에서 1125℃에서 5시간동안 확산소둔하였으며, 이어, 침규확산반응이 끝난 강판 표면의 미반응물을 제거한후 마그네슘, 알루미늄 및 칼슘의 혼합인산염과 콜로이달실리카 성분 미량의 무수크롬산으로 구성된 코팅제를 도포하여 절연코팅층이 형성된 최종 고규소 방향성 전기강판을 제조하였다.

18> 이들 제품의 소재Si 함량과 자기적특성등을 조사하였으며, 자기적 특성은 단판측정기로 철손값을 조사하여 그 결과를 표 1에 나타내었다. 여기서 피복제의 도포성은 소재에의 퍼짐성, 균일성 및 도포량을 기준으로 양호 및 불량으로 구분하였으며, 철손 W<sub>10/50</sub>은 50Hz, 1.0Tesla에서의 철심손실을, W<sub>10/400</sub>은 400Hz, 1.0Tesla에서, W<sub>5/1000</sub>은 1000Hz, 0.5Tesla에서의 철심손실을 나타낸다. 그리고 소재 Si량은 습식분석 결과치이며, 소재 표면조도는 Ra값을 기준으로 나타내었다.

19> [표 1]

50&gt;

구분	조성물(고형분기준 g)					도포 성	자성			조도 Ra ( $\mu\text{m}$ )
	Fe-Si 분말	c. Silica	SiO <sub>2</sub> 분말	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 분말	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> sol		W <sub>10/50</sub> (W/Kg)	W <sub>10/400</sub> (W/Kg)	W <sub>5/1000</sub> (W/Kg)	
비교예1	100	20	0	0	0	X	0.27	6.1	6.5	0.35
비교예2	100	20	0.12	0	0	△	0.26	6.1	6.4	0.33
발명예1	100	20	0.2	0	0	○	0.25	5.9	6.3	0.30
발명예2	100	20	0.5	0.5	0	○	0.24	5.8	6.2	0.29
발명예3	100	20	0	1.2	1.2	○	0.24	5.7	6.1	0.29
발명예4	100	20	1.5	0	0.5	○	0.24	5.8	6.1	0.30
발명예5	100	20	3	0	0	○	0.25	5.8	6.3	0.30
비교예3	100	20	4.5	0	0	△	0.29	6.0	7.1	0.33

51> 표1에 나타난 바와 같이, Fe-Si계 소성분말 100중량부 대비, 미립의 SiO<sub>2</sub>분말, 미립 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>분말 및 Alumina sol등을 0.2~3.5중량부 첨가된 본 발명예(1~5)에서는 피복제용액의 도포성이 개선되었으며, 그에 따라 표면조도 개선등에 의해 철손이 상대적으로 양호하였다.

52> 그러나 SiO<sub>2</sub>분말, 미립 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>분말 및 Alumina sol등이 피복제용액에 첨가되지 않은 비교예(1)은 상대적으로 도포성이 불량하였으며, 이후 확산소둔시 표면에 거친 결함이 발생하여 표면상태도 불량하여 자성, 특히 철손치가 좋지 않았다.

53> 또한, 상술한 미립분말의 첨가량이 과소하거나 과다한 비교예(2~3)의 경우에도 그 도포성이 상대적으로 불량하였으며, 표면상태 또한 좋지않아 철손특성이 저하되었다.

54> (실시예 2)

55> 중량%로, C: 0.0018%, Si: 3.02%, Mn: 0.020%, P: 0.005%, Ni: 0.017%, N: 0.0005%, 잔여 철 및 불가피한 불순물을 포함하여 조성되는 강슬라브를 1250℃에서 재가열한후 열간압연하



여 2.5mm두께의 열간압연판을 제조하였다. 이어, 1020℃에서 5분간 열연판소둔하고 산세처리한 후 최종두께인 0.20mm로 냉간압연한 후, 그 표면에 부착된 압연유를 제거하였다.

56> 그리고 이상의 냉연판 표면에 실시예1의 침규확산용 피복제를 도포한후, 확산소둔하였으며, 이어, 침규확산반응이 끝난 강판 표면의 미반응물을 제거한후 아크릴계수지 및 중크롬산 마그네슘으로 조성된 복합코팅제를 도포하여 절연코팅층이 형성된 최종 고규소 무방향성 전기 강판을 제조하였다.

57> 이때 침규확산용 피복제의 조성물 및 처리된 고규소강 제품의 소재Si함량과 자기적특성 및 표면조도를 측정하여 표2에 나타내었으며, 이때 그 구체적인 측정기준등은 실시예 1과 같다

58> [표 2]

59>

구분	조성물(고형분기준 g)					도포성	자성			조도 Ra ( $\mu$ m)
	Fe-Si 분말	c. Silica	SiO <sub>2</sub> 분말	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 분말	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> sol		W <sub>10/50</sub> (W/Kg)	W <sub>10/400</sub> (W/Kg)	W <sub>5/1000</sub> (W/Kg)	
비교예1	100	20	0	0	0	X	0.65	9.3	8.9	0.31
비교예2	100	20	0.12	0	0	△	0.64	9.2	8.9	0.31
발명예1	100	20	0.2	0	0	○	0.62	8.9	8.6	0.29
발명예2	100	20	0.5	0.5	0	○	0.61	8.8	8.6	0.28
발명예3	100	20	0	1.2	1.2	○	0.61	8.8	8.5	0.29
발명예4	100	20	1.5	0	0.5	○	0.60	8.7	8.5	0.28
발명예5	100	20	3	0	0	○	0.61	8.8	8.6	0.29
비교예3	100	20	4.5	0	0	△	0.63	9.0	8.9	0.30

60> 표 2에 나타난 바와 같이, Fe-Si계 소성분말 100중량부 대비, 미립의 SiO<sub>2</sub>분말, 미립 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 분말 및 Alumina sol등을 0.2~3.5중량부 첨가된 본 발명예(1~5)에서는 피복제용액의 도포성이 개선되었으며, 그에 따라 표면조도 개선등에 의해 철손이 상대적으로 양호하였다.

- 61> 그러나  $\text{SiO}_2$ 분말, 미립  $\text{Al}_2\text{O}_3$ 분말 및 Alumina sol등이 피복제용액에 첨가되지 않은 비교예(1)은 상대적으로 도포성이 불량하였으며, 이후 확산소둔시 표면에 거친 결함이 발생하여 표면상태도 불량하여 철손특성이 저하되었다.
- 62> 또한, 상술한 미립분말의 첨가량이 과소하거나 과도한 비교예(2~3)의 경우에도 그 도포성이 상대적으로 불량하였으며, 표면상태 또한 좋지않아 철손특성이 저하되었다.

#### 【발명의 효과】

- 63> 상술한 바와 같이, 본 발명은, Fe-Si계 소성분말과 colloidal Silica로 된 기본 피복제 용액에 초미립  $\text{SiO}_2$ 분말, Alumina분말 또는 Alumina sol을 소량 첨가함으로써 전기강판에 도포시 도포성 및 표면조도 개선으로 철손특성이 극히 우수한 고규소 전기강판을 효과적으로 제조할 수 있는 것이다.

**【특허청구범위】****【청구항 1】**

그 입도가 -325mesh이고 Si를 20~70중량% 함유한 Fe-Si계 소성분말 100중량부와, 상기 Fe-Si계 소성분말기준으로,

실리카를 그 고형분 기준으로 15~30중량부 함유한 콜로이달 실리카용액, 그리고

미립의  $\text{SiO}_2$  분말, Alumina 분말 및 Alumina sol.중 선택된 1종이상을 그 고형분 기준으로 0.2~3.5중량부를 포함하여 조성되는 침규 확산을 위한 전기강판 피복제 조성물

**【청구항 2】**

제 1항에 있어서, 상기 Fe-Si계 소성분말은 Fe-Si계 복합화합물형태의 분말인 것을 특징으로 하는 침규확산용 피복제조성물